



## METU MEMS CENTER

### DICING REQUEST FORM

Date :

#### PERSONAL INFORMATION

Contact Person / Title	
Organization Name	
E-mail	
Phone	
Project Code-Title/ Thesis Title	

#### SAMPLE INFORMATION

Substrate type	
Substrate size	
Substrate thickness (including all added up layers)	
Number of samples	
Ident N <sup>OS</sup> (optional)	

*Request will not be processed unless the information required above is given in full*

#### **Comments:**

*Please include the following information as much as possible: Schematic drawing of the sample and cut-lines (please indicate full-depth cuts with thick lines and half-depth cuts with thin lines), center to center spacing of dicing lines, the depth in microns to be left after half-depth cuts, information about alignment and cut-line spacing to structures with a drawing. Please prepare the information for every different sample cutting.*



TARİH :

KİŞİYE AİT BİLGİLER	
İlgili kişi / unvan	Ali Veli
Kurum / Kuruluş Adı	...Üniversitesi, Mak. Müh. Böl.
E-posta	
Telefon:	
Proje Kodu-İsmi / Tez Başlığı	TUBİTAK XXXX Kodlu xxxxxx projesi

ÖRNEK BİLGİSİ	
Taban malzeme tipi	Cama yapıştırılmış silisyum.
Taban malzeme büyüklüğü	100 mm
Taban malzeme kalınlığı (bütün ilave tabakalar dahil)	500µm cam+ 100µm silisyum + 10µm fotorezist
Örnek sayısı	1
Sıra No: (isteğe bağlı)	Xx

Yukarıda talep edilen bilgiler eksiksiz verilmediği takdirde talep işleme alınmayacaktır

Ek Bilgi:

